503502472 09/30/2015

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.2 EPAS ID: PAT3549097

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
YASUYUKI TAGAWA	08/03/2015
NAOKI MURATA	08/03/2015
MOTOAKI ARAKI	08/03/2015
TAKASHI OHKUBO	08/03/2015

RECEIVING PARTY DATA

Name:	SHOWA DENKO K.K.	
Street Address:	13-9, SHIBA DAIMON 1-CHOME	
City:	MINATO-KU, TOKYO	
State/Country:	JAPAN	
Postal Code:	1058518	

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	14781237

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (202)293-7860

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 202-293-7060

Email: bmurray@SUGHRUE.COM, sughrue@sughrue.com

Correspondent Name: SUGHRUE MION, PLLC

Address Line 1: 2100 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.

Address Line 2: SUITE 800

Address Line 4: WASHINGTON, D.C. 20037-3213

ATTORNEY DOCKET NUMBER: Q220460		
ATTORNET DOCKET NUMBER:	Q220400	
NAME OF SUBMITTER:	BRIAN T. MURRAY	
SIGNATURE:	/Brian T. Murray/ New App. Specialist	
DATE SIGNED: 09/30/2015		
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).	

Total Attachments: 3

PATENT REEL: 036690 FRAME: 0605

503502472

source=Q220460combinedexecutedassignmentanddeclaration#page1.tif source=Q220460combinedexecutedassignmentanddeclaration#page2.tif source=Q220460combinedexecutedassignmentanddeclaration#page3.tif

PATENT REEL: 036690 FRAME: 0606

Docket No.: Q220460 Only After Sept 16, 2012 US Rights Only

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

特許出願宣言書付き譲渡書(37 CFR 1.63)

Japanese Language Assignment with Declaration

および本件発明、ならびに当該出願から得られるいかなる米国特許に関する全ての権利、権原、および利益の取得を要求します。 よって、価値ある対価の受領をここに確認し、 上で譲渡人として指名された私(我々)は、米国における本件出願およびその発明開示、全ての分割出願および継続出願、これら出願について許可された米国特許証および全ての再発行特許に関する全ての権利(35 USC 119 に基づく優先権を主張する権利と過去分の損害賠償請求権を含む)、権原、および利益を、上で指定した譲受人、その承継人ないし権利承継者に売却、譲渡、移転するとともに、私(我々)は、米国特許譲標庁長官に対し、本件出願に記載の発明に対すると特許正確に設し、とで持定した譲受人、その承継人ないし権利承継者に発行することを要請し、私(我々)は、これ以上の対価なしに、譲受人の求めにより、本件出願に記載の発明に対するとを要請し、私(我々)は、これ以上の対価なしに、譲受人の求めにより、本件、国特許出願に関して譲受人が必要とみなす全ての書類を作成します。 (公証人による認証は不要であるが、これらの書類は、35 USC 261に基づく推定された証拠となる) 私は、下記に記載の発明者として、以下の通り宣言します。本宣言付き譲渡書は、以下に関します。 「本付の出願書、または、「年月」日に出願された米国出願あるいは 下記に記載の発明者として、以下の通り宣言します。 本で言付き譲渡書は、以下に関します。 「本付の出願書、または、「本付出願の名称は、以下の通りです。 「本付出願の名称は、以下の通りです。 「本件出願の名称は、以下の通りです。 「本件出願の名称は、以下の通りです。 「本件出願の名称は、以下の通りです。 「本件出願の名称は、以下の通りです。 「本件出願の名称は、以下の通りです。 「本件出願の名称は、以下の通りです。 「本件出願の名称は、以下の通りです。 「本日本には、以下の通りです。 「本日本には、ならび利益では、対していますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対していますには、対しないますには、対していますには、対していますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、は、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、対しないますには、は、ないますには、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	下記に署名した発明者であり、以下に譲渡人と称される私 (我々)は、下記の出願に記載された改良に関する発明を し、	Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and
上で譲渡人として指名された私(我々)は、米国における本 件出願およびその発明開示、全ての分割出願および継続出 願、これら出願について許可された米国特許証および全での 再発行特許に関する全ての権利(35 USC 119 に基づく優先 権を主張する権利と過去分の損害賠償請求権を含む)、権 原、および利益を、上で指定した譲受人、その承継人ないし 権利承継者に売却、譲渡、移転するとともに、私(我々)は 米国特許商標庁長官に対し、本件出願に記載の発明に対する 特許証を、譲受人、その承継人ないし権利承継者に発行する ことを要請し、私(我々)は、これ以上の対価なしに、譲受 人の求めにより、本件※国特許出願に関して譲受人が必要と みなす全ての書類を作成します。 (公証人による認証は不要であるが、これらの書類は、35 USC 261 に基づく推定された証拠となる) 私は、下記に記載の発明者として、以下の通り宣言します。 本宣言付き譲渡書は、以下に関します。 「条付の出願書、または、「年」月」日に出願された米国出願あるいは PCT 国際出願番号 本件出願の名称は、以下の通りです。 hereby acknowledged, I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assignor(s), hereby sell, assign transfer to the above named assigne, its successors and ass the entire right, title and interest in the application and invention disclosed therein for the United States of Ame including all divisions, and continuations thereof, and all Le Patent of the United States that may be granted therein, for the United States that may be granted therein, an entitled States of Ame including all divisions, and continuations thereof, and all Le Patent of the United States that may be granted therein, an entitled states of Ame including all divisions, and continuations thereof, and all Le Patent of the United States that may be granted therein, and invention disclosed therein for the United States that may be granted upon to do so by the assignee, (Experiment the paplication while a paplication when called upon to do so by the assignee in connection with the United States that may be granted upon the invention set forth invent	および本件発明、ならびに当該出願から得られるいかなる米 国特許に関する全ての権利、権原、および利益の取得を要求	Whereas, SHOWA DENKO K.K. of 13-9, Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 1058518, Japan, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;
件出願およびその発明開示、全ての分割出願および継続出願、これら出願について許可された米国特許証および全ての 再発行特許に関する全ての権利(35 USC 119 に基づく優先権を主張する権利と過去分の損害賠償請求権を含む)、権	よって、価値ある対価の受領をここに確認し、	Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,
USC 261 に基づく推定された証拠となる) evidence of execution under 35 USC 261) 私は、下記に記載の発明者として、以下の通り宣言します。 As the below named inventor, I hereby declare that: 本宣言付き譲渡書は、以下に関します。 This assignment with declaration is directed to: 「 添付の出願書、または、 「 The attached application, or	件出願およびその発明開示、全ての分割出願および継続出願、これら出願について許可された米国特許証および全ての再発行特許に関する全ての権利(35 USC 119 に基づく優先権を主張する権利と過去分の損害賠償請求権を含む)、権原、および利益を、上で指定した譲受人、その承継人ないし権利承継者に売却、譲渡、移転するとともに、私(我々)は米国特許商標庁長官に対し、本件出願に記載の発明に対する特許証を、譲受人、その承継人ないし権利承継者に発行することを要請し、私(我々)は、これ以上の対価なしに、譲受人の求めにより、本件米国特許出願に関して譲受人が必要と	I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, including the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States application when called upon to do so by the assignee.
本宣言付き譲渡書は、以下に関します。		(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)
□ 添付の出願書、または、 □ 二 年 月 日に出願された米国出願あるいは United States Application or PCT International Applica Number PCT/JP2014/060023 filed on April 4, 2014. 本件出願の名称は、以下の通りです。 The attached application, or □ United States Application or PCT International Applica Number PCT/JP2014/060023 filed on April 4, 2014. The application is entitled: METHOD FOR MANUFACTURING SOLID ELECTROLY	私は、下記に記載の発明者として、以下の通り宣言します。	As the below named inventor, I hereby declare that:
□年_月_日に出願された米国出願あるいは United States Application or PCT International Applica Number PCT/JP2014/060023 filed on April 4, 2014. 本件出願の名称は、以下の通りです。 The application is entitled: METHOD FOR MANUFACTURING SOLID ELECTROLY	本宣言付き譲渡書は、以下に関します。	This assignment with declaration is directed to:
PCT 国際出願番号 Number PCT/JP2014/060023 filed on April 4, 2014. 本件出願の名称は、以下の通りです。 The application is entitled: METHOD FOR MANUFACTURING SOLID ELECTROLY	□ 添付の出願書、または、	☐ The attached application, or
METHOD FOR MANUFACTURING SOLID ELECTROLY		
	本件出願の名称は、以下の通りです。	The application is entitled:
		METHOD FOR MANUFACTURING SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR

PATENT REEL: 036690 FRAME: 0607

Japanese Language Assignment with Declaration

上記に明示された出願は、私が作成した、または作成を許可 したものです。

私は、本件出願において請求項に記載された発明の本来の発 明者、または、本来の共同発明者であると信じています。

私は、本宣言付き譲渡書の提出に関わる本件出願の内容を検 討し、理解しています。

私は、37 CFR 1.56 に定義されるように、自身が知る全ての 特許性に関する重要な情報を、米国特許商標庁に開示する義 務があることを認識しています。

私は、本宣言付き譲渡書において故意に虚偽の供述を行った場合、18 USC 1001 に基づき、罰金あるいは 5 年以下の懲役、または両方による処罰の対象となることを認識しています。

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature

Date

March 11, 2014

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR: 唯一あるいは第一の発明者名		
Given Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname	
名(名およびミドルネーム [該当する場合]) Yasuyuki	姓 TAGAWA	
Inventor's signature 発明者の署名 Yaswyuki Jagawa	Date 日付 August 3, 2015	
Residence: 住所: Minato-ku, Japan		
Mailing Address: 郵送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, Shiba Daimon 1-ch	ome, Minato-ku, Tokyo, 1058518, Japan	
NAME OF SECOND INVENTOR: 第二の発明者名:		
Given Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname	
名(名およびミドルネーム [該当する場合]) Naoki	姓 MURATA	
Inventor's signature 発明者の署名	Date 日付 August 3, 2015	
Residence: 住所: Minato-ku, Japan		
Mailing Address: 郵送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, Shiba Daimon 1-ch	ome, Minato-ku, Tokyo, 1058518, Japan	
NAME OF THIRD INVENTOR: 第三の発明者名:		
Given Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname	
名(名およびミドルネーム [該当する場合]) Motoaki	姓 ARAKI	
Inventor's signature 発明者の署名	Date 日付 August 3, 2015	
Residence: 住所: Minato-ku, Japan		
Mailing Address: 郵送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 1058518, Japan		
NAME OF FOURTH INVENTOR: 第四の発明者名:		
Given Name (first and middle [if any]) 名(名およびミドルネーム [該当する場合]) Takashi	Family Name or Surname 姓 OHKUBO	
Inventor's signature	Date	
発明者の署名 Takashi Ohkubo	^{日付} August 3, 2015	
Residence: 住所: Minato-ku, Japan		
Mailing Address:		
郵送先: c/o SHOWA DENKO K.K., 13-9, Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 1058518, Japan		

PATENT REEL: 036690 FRAME: 0609